

**Załącznik nr 5 - CO III 1.2. Wsparcie współpracy badawczej w ramach realizacji badań o charakterze interdyscyplinarnym - działania pt. Realizacja międzywydziałowych interdyscyplinarnych projektów badawczych**

Lp.	Projekt	Działanie	Okres realizacji	Wydział	Źródło finansowania	Nr Simple	Dyscyplina (na podstawie PNT-01/s) - załącznik nr 1
<b>I</b>	<b>Biuro Projektów Europejskich (NK)</b>						
<b>Projekty kosztowe UE - badawcze</b>							
1	F3_37 - Zdalne sterowanie procesem wytwarzania opartym na metodzie Fused Filament Fabrication (FFF) przy wykorzystaniu infrastruktury ICT z uwzględnieniem rozproszonej architektury systemu	RPO 1.2	03.01.2020 - 30.06.2020	WEiI	85% UE; 15% BP	RPO.RE.20.003	elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna - 50%; inżynieria mechaniczna - 50%
2	F3_116 - Technologia Oxford Nanopore: optymalizacja enzymów oraz analizy danych genomicznych pod kątem zastosowań komercyjnych		03.01.2020 - 29.12.2020	WEiI		RPO.RE.20.002	inżynieria chemiczna - 75%; elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna - 25%
3	F3_60 - Opracowanie metod do estymacji parametrów antropometrycznych człowieka na podstawie danych z kamery głębokości		03.01.2020 - 31.07.2020	WEiI		RPO.RE.20.001	nauki o zdrowiu - 20%; elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna - 80%
4	F3_71 - Ognioodporne kompozyty przewodzące stosowane jako elementy konstrukcyjne statków powietrznych		01.01.2020 - 30.06.2020	WCh		RPO.RC.20.003	inżynieria chemiczna - 50%; inżynieria materiałowa - 50%
<b>II</b>	<b>Biuro Projektów Międzynarodowych (NM)</b>						
<b>Projekty międzynarodowe - BADAWCZE</b>							
5	TAMER - Trans-Atlantic Micromechanics Evolving Research "Materials containing inhomogeneities of diverse physical properties.... <i>*realizowany w walucie EURO</i>	7 Program Ramowy	01.02.2014 – 31.01.2018	WBMiL	100% KE	7PR.MP.14.001	inżynieria mechaniczna 50% inżynieria materiałowa 50%
6	Enhanced RPAS Automation (ERA)	Inne projekty międzynarodowe	01.01.2016 – 30.06.2019		100% KE; EDA	MR.MI.16.001	elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna 30%; inżynieria mechaniczna 70%